

APM32F003F6P6_I/O

休眠前 PA1 拉高，实测 PA1 为拉低

【FAQ】

芯片型号	APM32F003F6P6
问题类型/涉及模块	I/O
简要描述	休眠前 PA1 拉高，实测 PA1 为拉低
原因分析	场景： 使用 WUPT 休眠唤醒，进入休眠前 PA1 拉高，实测时 PA1 为拉低。 原因： 开启低功耗模式后，PA1 只可以保持输入状态，不可以驱使输出状态。
解决方案	需要修改 IO 口配置为输出。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.9.20	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。